⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平3-268216

@Int, Cl. 5

1

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)11月28日

5/39 G 11 B

7326-5D

審査請求 未請求 請求項の数 27 (全6頁)

複合パイアス磁気抵抗効果へツド及びその製造方法 49発明の名称

> 顧 平2-64191 创特

願 平2(1990)3月16日 22出

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 正 弘 \mathbf{H} @発 明 北 作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 昇 @発 明 清 水 作所中央研究所内 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 英男 辺 伊発 閕 者 BB BB 作所中央研究所内 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小 何発 明 田原工場内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の出 願 人 株式会社日立製作所 外1名 弁理士 小川 勝男 四代 理 人

最終頁に続く

1、発明の名称 複合バイアス磁気抵抗効果ヘッド及び その観遊力法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1.接板上に磁気抵抗効果膜であるパーマロイ際 膜、シャントバイアス用 N b 薄膜、軟磁性体バ イアス膜からなる3層膜を有する複合パイアス 型磁気抵抗効果ヘッド。
 - 2.前記パーマロイ | 酸の磁流が+2×10⁻⁶か ら-2×10-であることを特徴とする請求項 1 記載の複合バイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
 - 3. 前記軟磁性体パイアス酸がアモルファス合金 でこの合金の磁歪が+3×10⁻~-3× 10~であり、これに概当する合金組成を有す ムアモルファス酸を使用したことを特徴とする、 請求項1又は2記載の複合パイアス型磁気抵抗 効果ヘッド.
 - 4. パーマロイ、Nb、軟磁性体合金の順に連続 的に蒸着あるいはスパッタリングなどを用いて

. 1 -

級 膝 した 篠道 をもつことを 特徴とする 請求項 1 乃至3のうちいずれかに記載の複合パイアス型 磁気抵抗効果ヘッド。

- 5. 軟磁性体合金、Nb、パーマロイの順に連続 的に蒸着あるいはスパッタリングなどを用いて 製護した標査をもつことを特徴とする請求項1 乃至3のうちいずれ³に記載の複合パイアス型礁 気抵抗効果ヘッド。
- 6。前記軟磁性体バイアス膜が結晶性合金膜で、 その磁面が+3×10-4~-3×10-0範囲 内にあることを特徴とする請求項1記載の複合 バイア グ型磁気抵抗効果ヘッド。
- 7. 請求項1,3,又は6に配収の複合パイアス 型磁気抵抗効果ヘッドの製造方法において、バ ーマロイとNb腰を遊続的に形成して両者の包 気的導通性を与えた後、Nbの殺菌を酸化せし めて電気的絶縁層を形成し、しかる後に軟磁性 体膜を形成したことを特徴とする複合パイアス 型磁気抵抗ヘッドの製造方法。
- 8. 請求項1、3又は6に記載の複合パイアイ型

磁気抵抗効果ヘッドの製造方法において、接板上に軟磁性体膜を形成し、しかるのちその表面を酸化せしめて電気的絶縁層を形成し、この上にNb、灰にパーマロイ膜を形成し、Nbとパーマロイ膜は電気的に導通を保っていることを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドの製造方法。

- 9. 前記パーマロイ、Nb、軟磁性体膜の平面形状が、磁気抵抗センサ部、センサ電極部、リード線部、外部配線用電極部を含めて、全て同一の形状で、かつ基板上に重量していることを特徴とする請求項1,4,5又は6に記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 10. 前記パーマロイとNbとは磁気抵抗センサ部. 電極・リード部も含めて同一平面形状を有し、 軟磁性体膜の形状がパーマロイ/Nb2層板の 形状と異なることを特徴とする請求項1,4、 5又は6記載の複合パスアス型磁気抵抗効果へ ッド・
- 11. 前記パーマロイ、Nb、軟磁性体膜の磁気抵

11記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド において、磁気抵抗センサの実効的感磁部の寸 法が記録媒体の記録トラック報寸欲とが同一で あることを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗 効果ヘッド

抗センサ郎の平面形状において短動寸法が同一

であり、他の部分における形状・寸法が異なる

ことを特徴とした請求項1、4、5又は6に記

殺の拟合バイアス型磁気低抗効果ヘッド。

12. 糖求項1, 3, 4, 5, 6, 9, 10又は

- 13. 請求項1,3,4,5,6,9,10又は
 11記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド
 において、磁気抵抗センサの実効的膨酸部の寸
 法が記録媒体の記録トラック領寸法より短かい
 ことを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果
- 1.4. 請求項1 2 又は1 3 記載の複合バイアス型磁 気抵抗効果ヘッドにおいて、磁気抵抗センサの 実効的感磁部の寸法が、電極・リード線部によ って決められていることを特徴とする複合バイ

-/3 -

アス型磁気抵抗効果ヘッド。

- 15. 請求項14記載の複合バイアス型磁気抵抗効果ヘッドにおいて、磁気抵抗センサの実効的感磁部を決めるために、感磁部の面離における森子の電気伝導度が急激に高くなっていることを特徴とする複合バイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 16. 請求項15記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドにおいて、感磁部の両端における選子の電気伝導度を急激に高くするために、電極・リード部の膜厚を増大させたことを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 17. 請求項15又は16記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドにおいて、認識部の両端における電気伝導度を急激に高めるために、電極部にパーマロイ、Nb、軟磁性膜より高電気伝導度の金属漆膜が設置されていることを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 18. 前記電極・リード部がAu,As,Cu,Aa よりなることを特徴とする請求項17記載の凝 合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド・

_ 4 -

- 19. 請求項 1 , 1 3 又は 1 4 記載の複合パイアス型磁気振航効果ヘッドにおいて、パーマロイ溶膜の長帕寸法が突効感磁部および健極部の和である寸法より大きいことを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 20. 前記パーマロイ膜の一部にパーマロイ膜の磁 区制御用磁性体膜が設けられていることを特徴 とする請求項1記線の複合パイアス型磁気抵抗 効果ヘッド、
- 21. 前記パーマロイ膜と磁区制御用磁性薄膜が接触していることを特徴とする請求項20記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド・
 - 22. 請求項20又は21記級の複合パイアス型磁 気抵抗効果ヘッドにおいて、磁気制御用磁性膜 が反強磁性体であることを特徴とする複合パイ アス型磁気抵抗効果ヘッド。
 - 23、前紀パーマロイ防と磁区制御用磁性膜とが絶 軟膜を介して設置されていることを特徴とする 請求項20記載の複合パイアス型磁気抵抗効果 ヘッド。

- 24. 請求項20又は23 記載の複合パイアス型磁 気抵抗効果ヘッドにおいて、磁区制御用磁性膜 が永久磁石膜であることを特徴とする複合パイ アス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 25. 請求項1 記収の複合パイアス型磁気抵抗効果 ヘッドにおける3 種の障膜よりなる感磁部が、 2 個の軟磁性体の中間に絶縁物を介して存在す ることを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効 果ヘッド。
- 26. 前記磁気抵抗裂子の感欲部の長額寸法より、 2個の軟磁性体の寸法のほうが長いことを特徴 とする請求項25記収の複合パイアス型磁気形 抗効果ヘッド。
- 27. 請求項1.20.21,25又は26記載の 複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドに放て、パ イアス印加用軟磁性膜の一部あるいは全部に反 強磁性体が接合していることを特徴とする磁気 抵抗効果ヘッド。
- 発明の詳細な説明
 (産業上の利用分野)

- 7 -

本発明の目的は、従来の複合素子において問題 のあった耐熱性の向上した複合素子を提供することにある。

[級関を解決するための手段]

上記目的を達成するために、本発明においては パイアス用軟磁性膜とパーマロイ類の間に設置し て使用するシャントパイアス膜にパーマロイおよ び軟磁性膜との反応性が低い N b を使用し、耐熱 作を高めたものである。

(作用)

軟磁性膜とシャント腰を用いた複合磁気抵抗効果 発子の 教子部における断面構造を第1 図に示す。 1 は基板上あるいは磁気シールドの作用をする道当な軟磁性体上の絶縁腰であり、 2 は磁気抵抗効果を有する合金膜で典型的にはパーマロイ関係、 3 は N b、 4 はパイアス用軟磁性である。パーマロイ酸ととパイアス用軟磁性膜4 との間にある N b 腹は、シャントパイアス用電流線となる他、パーマロイとバイアス用軟磁性膜間のスペーサとなり、かつパーマロイ、N b、パイアス用軟磁性膜間の

本売明は磁気配鉄装図の磁気ヘッド及びその製造方法に関する。

(従来の技術)

"健来の磁気抵抗効果を示さない軟磁性膜を用いたパイアス効果とシャント電流によるパイアス効果を複合した磁気抵抗効果素子については、例えば特別昭62-40610号公報、特別昭63-117308号公報等において論じられている。(発明が解決しようとする複題)

上記従来技術は、例えばアモルファス軟磁性既 / Ti/パーマロイ膜のような構成の多層膜から なっている。上記構成の多層膜で複合バイアス効果は十分に発揮されるが、TiとパーマロイおよびTiとアモルファス磁性膜の反応開始温度は 175~230℃と極めて低く、素子形成に必要なプロセスも、この温度以下に保持しなければならない。また、10°A/cm²以上の高電流構度で使用するため、使用中の発熱やエレクトロマイグレーションによる素子の劣化等についても問題があった。

- 8 -

反応開始組成を約400℃にまで高める役割を果している。5は引き出し電極線で、これは軟磁性 限と反応し難いNbよりなる。構造および剥子性 能的には、3、4、5を一体にすることもできる。 (英族例)

以下、本発明を実施例によって説明する。 実施例1

第1 間で示したように、 総縁体基板1上に、 先ず磁気抵抗効果型材料であるパーマロイ (組織法で Ni-19 wt%Fe) 2 を約40 nm 蒸浴で 形成し、引き続き蒸着独で Nb 3 を20 nm が成し、引き続き蒸着独で Nb 3 を20 nm が成した。 次にこの おになっち 数で 成した。 次にこの 数4を30 nm 形成した。 ない はんとと Fe-Si合金 数4を30 nm 形成 金数 した。 ない ないは Au あるいは Au あるいは Au あるいは Au あるいは Au あるいに Au 数位した。 これを10 Pe au の 真空中で100~500 cm 無に しい パーマロイ、 Nb、 Fe-Si合金 膜間の 反応 を 当 なの 電気 抵抗 およびパーマロイと Pe-Si合

金腕の磁気特性測定により評価した。第2図6に その結果を示す。当該多層膜の電気抵抗は300 で以上でやや低下するが、これはパーマロイ膜の 結晶粒成長などに起因するものであり、450℃ までは当該多層殿の構成膜間の反応による電気抵 抗の増大はなく、450℃超えると膜間の反応に 基づく電気抵抗の増大がみられる。カー効果を用 いたパーマロイ膜およびFe-Si合金膜の磁気 特性(保磁力)湖定したところ、両弁とも450 七以上になると保磁力の落しい増大が認められ、 また、オージェ分析による裸さ方向組成分析では 出版多層膜の構成膜間に元素の混合状態が確認さ れた。したがって、電気抵抗、保磁力の増大は膜 間の反応によるものであることは明らかである。 従来はNもの部分にTiを用いていたが、Tiを 用いた場合には第2回で示すように膜間の反応に より230℃以上で電気抵抗変化が生じ、磁性膜 の反応劣化が生じる。以上の実施例から明らかな ように、水発明の材料と構造をもつ複合バイアス 刺磁気抵抗溺子は従来に比較して200℃以上の

高温まで熱的に安定であり、磁気ヘッドを作製する際の磁気シールド吸、コイル、磁気コア、絶縁膜、電極・リード線等々の形成プロセス温度を十分高くできる利点があり、プロセス選択性の繋が拡大されるとともに、磁気抵抗効果型素子には10°~10′A/cm°の通量による低温熱劣化に対しても売命および信頼性が向上する。

实施例 2

実施例1と四様に総数基板上にパーマロイ膜とNb膜を形成し、引き続いてCoーTaーZr系アモルファス磁性膜を50nm形成した多層膜の熱劣化特性について、実施例1と同様に電気特性および磁気特性から評価した。その結果、当該3層膜の電気抵抗、磁気特性などは425℃まで発んど変化せず、これ以上の温度になると腹間の反応よる特性劣化の生ずることが明らかになる時性劣化の生ずることが明らかになった。実施域2の場合は実施例1より熱劣化開始温度が若干低いが、従来のTiを用いたものに比較してよ分に高い。

卖施例3

- 11 -

実施例1.2と同様にパーマロイ膜とNb 限を形成し、引き続いてFe-Co系数磁性膜を50nm形成した多層膜の熱劣化特性について関ベた 結果、3層膜の電気特性および磁気特性は実施例 1と同様に450でまで熱劣化はなかった。

夹施例4

絡線基板上に磁気抵抗効果酸としてパーマロイの代りにCoーNiーPe系薄膜を形成した後に引き続きNbとCoーTaーNb系アモルファス酸を蒸着した3層膜の反応による熱劣化を調べたところ、この実施例の場合も450℃まで熱劣化を示さなかった。

以上の実施例から明らかなように、パーマロイ 等の磁気抵抗効果膜にパイアスを印加するための Nbシャント膜およびパイアスを強化するための 軟磁性膜の3層膜における耐熱特性は、従来の Tiシャント腺構造の多層膜に比較して、響しく 勝れている。

家情假3

実施例1~2と同様な君子で、パイアス磁界印

- 12.--

实施例 4

実施例1と同様に磁気抵抗効果およびNbを形成した後、第3回5で示すように電極を形成し、次にNbおよび電極の表面を熱酸化あるいはスパッタによるSi〇。等の蒸着で絶縁酸7を形成したのちパイアス用軟磁性酸であるPo-Si合金膜を形成した素子に増ても、同様の特性が得られた。但し、軟磁性膜4とNb膜3は電気的に絶縁をれているので、膜厚の較差による素子の電気抵抗変化量が小さくなる利点を示した。

実施例 5

実施例1において、磁気抵抗戦2およびNb膜3の長軸寸法を第4層で示すように低極関寸法お

よびバイアス用軟磁性体限の長軸寸法より長くすることによって、電極部段語が少なくなり、また磁気抵抗膜の形状異方性による効果で磁気抵抗膜の磁化状態が安定し、ノイズの低減ができた。

実施例6

実施例1では磁気抵抗効果酸およびバイアス用軟磁性酸の磁区制御に関しては何らの方法もとってはので媒体からの交番破界等で磁化状態が変化するが、磁気抵抗効果膜の一部に翻5回7で成化するが、磁気抵抗効果膜の一部に接触させて成功の限度の病溶磁気吸入がでは、磁区制御をするとが、磁気の低減に破壊な効果があった。な更適例とは、反強磁性体としてはCo-Pt合金膜を用いた。(数項の効果)

本発明は、以上の実施例で説明したように、従 来のシャント 題およびパイアス強化用軟磁性膜か らなる磁気抵抗素子に比較して、 熱劣化温度が 100~150で高く、磁気ヘッド製造のための 高温プロセスの採用幅が拡大でき、ヘッドとして 函配洗η度で緑像したときの寿命、信頼性が預別 的に向上する。

4. 図面の簡単な説明

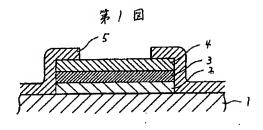
第1 図は本発明の実施例である磁気抵抗効果酸、シャント酸、パイアス用軟磁性膜からなる磁気抵抗者子の所面を示す関である。第2 図は本発明の一実施例における磁気抵抗者子の熱劣化特性と従来の者子の熱劣化特性を示すグラフ図である。第3 図券 第5 図は本発明の実施例である磁気抵抗効果素子の断面図である。

1 … 移板、 2 … 磁気抵抗効果膜、 3 … シャント膜、 4 … 軟磁性膜、 5 … 電極

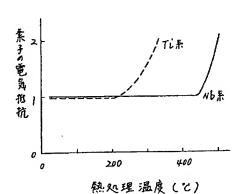
代班人 弁理士 小川勝男

- 15 -

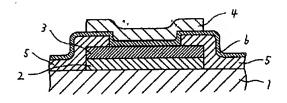
- 16 -



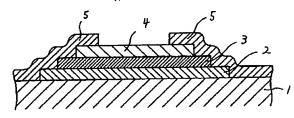
第2 図



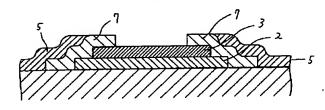




第4 図



第5回



第1頁 個発			由	比	藤		勇	東京都國分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
@発	明	者	大	友		茂	_	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製
@発	明	者	小	цI		直	樹	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 作所中央研究所内	株式会社日立製